PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-082078

(43)Date of publication of application: 28.03.1995

(51)Int.Cl.

C30B 19/12 C23C 16/40

H01B 12/06 H01B 13/00

(21)Application number: 05-231707

(71)Applicant: KOKUSAI CHODENDO SANGYO

GIJUTSU KENKYU CENTER

NGK INSULATORS LTD

SHOWA ELECTRIC WIRE & CABLE

CO LTD

ASAHI GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

17.09.1993

(72)Inventor: YOSHIDA MANABU

NAKAMOTO TAKAO HIRABAYASHI IZUMI YAMADA YOUJI SHIOBARA TORU

TANAKA SHOJI

(54) RARE-EARTH METAL OXIDE SUPERCONDUCTING SINGLE CRYSTAL FILM AND ITS **PRODUCTION**

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a superconducting single crystal film having excellent crystallinity and large thickness by depositing a molten liquid containing rare earth metal, Ba, Cu and O components on a substrate having a specific polycrystalline intermediate layer and forming a crystal film layer on the sub strate.

CONSTITUTION: A substrate having a polycrystalline intermediate layer is prepared beforehand. One of the crystal axes of the crystal of the polycrystalline intermediate layer is oriented perpendicular to the substrate plane and the other two axes are oriented in the substrate plane. This superconducting single crystal has a composition expressed by the formula REBa2Cu3O7x (RE is Y, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Ga, Dy, Ho, Er or Yb; (x) is 0-1). This single crystal, film having a thickness of 0.5-500 µm is deposited on the substrate from a molten liquid containing rare earth metal, Ba, Cu and O components at a liquid temperature of 900-1100° C.

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出贖公開番号

特開平7-82078

(43) 公開日 平成7年(1995) 3月28日

最終頁に続く						
号 中理士 波·達·平	(74)代理人					
因和蟲緣蟲鱗茶式食社 神秋川咸川電市川處区小田柴 2 丁目 1 華 1						
000002255	(71) 田願人					
日本码子株式会社 聚知真名古屋市瑞橡区須田町 2 帮26号						
000004064	(71) 丑麗人					
ピン6編						
財団法人国際超電導産業技術研究センター 東京都港区新橋5丁目34番3号 栄進開発		月17日	平成5年(1993)9月17日		(22) 出版日	(22)
391004481	(71) 出顧人		特關平5-231707	₫Ħ.	(21) 出願番号	(21)
未離攻 請求項の数5 〇L (全5 頁)	審査譜块					
		7244—5G 7244—5G	565 D	12/06	HOIB	I
			ZAA	16/40	C 2 3 C	0
			ZAA	19/12	С30В	O
技術表示簡所	ΡI	厅内整理番号	識別記号		(51) Int.Cl.	(13)

(57) 【要約】

【目的】 結晶性に優れ、凡つその厚みが比較的大きな希土類系酸化物超電導体の単結晶膜及びその製造方法を提供する。

【構成】 REYBa2Cu3O1-xの組成を有し、このREYBa2Cu3O7-x結晶のc軸が基板庫に垂直に配向し、見つa及びb軸が基板面と平行な方向に配向した多結品質中間層を、基板上に形成する。この中間層付きの基板を用い、液相からREYBa2Cu3O7-xを析出させ、単結品膜を得る。膜厚が約0.5~500μmのREYBa2Cu3O7-x単結晶膜である。

REBa2Cu3O7-x

上記REB a 2 C u 3 O1-xの組成を有し、このREB a 2 C u 3 O1-x結晶の結晶軸の一つが基板面に垂直に配向し、用つ他の2つの結晶軸が基板面内において面内配向した多結晶中間層、を有する基板を用い、

10

上記単結晶膜を、RE、Ba、Cu及びO成分を含有する雕液から上記基板上に析出させ成膜することを特徴とする希上類系酸化物型電導体単結晶膜の製造方法。

【請求項2】 「記融級の温度が900~1100°Cであることを特徴とする請求項1記載の製造方法。

【請求項3】 REBa2Cu3O1-x結晶の a 軸が基板面に垂直に配向し、且つa 軸及び b 軸が45。又は90。の整数倍で表される方向に面内配向した多結晶中間層を有する基板を用いることを特徴とする請求項1又は2記載の製造方法。

【請求項4】 パターンが形成された中間層を有する基板を用いることを特徴とする請求項1~3のいずれか1つの項に記載の製造方法。

【請求項 2】 請求項 1 記載の製造方法により得られる格土類米覈化物超電導体単結品膜であって、その膜厚がの、5~500mmであることを特徴とする超電導体単結晶膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【廃業上の利用分野】本発明は、希土類米酸化物超虧導体単結品膜の製造方法に係り、更に詳細には、膜厚が体単結品膜の製造方法に係り、更に詳細には、膜厚がO・5 mm以上の比較的厚い単結品膜及びその製造方法

30

[0002]

【従来の技術】酸化物超<equation-block>電導存は、臨界温度以下では鶴気抵抗を発生することなく電流を流せるという住質を有する。実用化の観点では、臨界電流密度を向上させることが必要であり、活発な研究が行われている。そして、臨界電流密度の向上のためには、酸化物超電導存中に存在する粒界の除去、結晶性及び配向性の向上が必要であることが知られている。

40

【0003】従来、スペッタ法、MBE(分子線エピタキシー)法により、駿行参超電導体の配向性を向上させた変が知られているが、この方法で作成した超電導体膜の厚みは0.5~m以下であり、成膿速度が違いため、関に厚い膜を形成させるには長時間成膜を行うことが必要である。また、成膜時における酸化物超電導体の組成が変化し場いことや、装置が複雑で大型になるという欠らだせらす

【0004】 一方、酸化物超簡導体の単結晶を融液から折川させる方法としては、YBa2Cu3O7-xの単結晶を融液から連続結晶引き上げ法で作製する方法が知られている (Y. Yamada et al. Advances in Superconductivity V(1993, Springer-Verlag)p. 561)。この際、種結晶としては、溶融凝固法で作製したSmBa2Cu3O1-xのパリアク体が用いられている。

【発見が解決しようとする課題】しかしながら、酸化物超電導体をエレクトロニクスデバイス、又は緩材等に応用する場合には、超電導性だけでなく、結晶性も再要な更図である。更に、数=田以上の膜厚が必要になるが、上記従来の技術では、結晶性が良好で、比較的厚い単結品膜を形成することが困難であるという課題があった。4発明は、このような従来技術の有する課題に觸みてなられたのであり、その目的とするところは、結晶性に緩れ、且つその厚みが比較的大きな発土類系酸化物超電導体の単結品膜及びその製造方法を提供することにあ

[0006]

20

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記課題を解決すべへ鋭点研究した結果、特定の中間層を有する基板を用い、液相エピタキシー作用を利用することにより、上記課題が解決できることを見出しれ発明を完成するに赴した。

【0001】従って、本発明の希土類系酸化物超電導体 再結晶膜の製造方法は、次式 REB a 2 C n 3 O 2 - x

(武中のR F は、Y 、 L a 、 P r 、 N d 、 S m 、 E u 、 G d 、 D y 、 H o 、 E r 、 Y 5 のうちの少なくとも 1 種 、 X は、 0 ~ 1 を示す。)で表される希土類系験化物 超電導体の単結晶膜を製造するに当たり、上記R E B a 2 C u 3 O 7 - x の組成を有し、このR E B a 2 C u 3 O 7 - x 結晶 軸が基板面に垂直に配向し、且つ色の 2 つの結晶 軸が基板面内において面内配向した多結晶中間層、を有する基板を用い、上記単結晶膜を、R F、B a 、 C u 及び O 成分を含有する融液から上記基板上にが出させ成膜することを特徴とする。また、本発明の希土類系酸化物超電導体の単結晶膜は、上記製造方法により得られる希土類系数化物超電導体単結晶膜であって、その膜厚が 0 、5 ~ 5 0 0 m であることを特徴とする。

【作用】本発明においては、特定の中間層を有する基板を用いることにしたため、結晶性に優れ、且しその原みが比較的大きい希土類系酸化物超電導体の単結晶膜を得ることができる。かかる単結晶膜は、その厚みが O. 5~5~0~m程度であり、エレクトロニクスデバイスや緩材等に容易に応用することができる。

【0009】以下、本発明の単結晶膜の製造方法について詳細に説明する。本発明の製造方法においては、特定

-2 -

50

.

の中国層を有する基板を用いる。この基板自体は、特に限定されるものではなく、MgO、SrTiO3、LaA1O3及びNdGaO3等の単結晶基板、並びにYSZ等の多結晶基板を例示できる。また、このような基板に白金、マグネシア及びアルミナ製等のホルダーを連結した状態で、基板を、以下に説明する融液に浸漬し、単結品膜の製造を行うのが好ましい。

【〇〇1〇】次に、基板上に形成する上記中間層は、通供、製造せんとする単結晶膜の組成であるREBa2Cu3O1-xの組成を有する海膜であるが、所要に応じて、単結晶膜と中間層とにおけるREは異ならせることができる。また、この中間層は単結晶膜である必要はなく、多結晶質で十分である。この中間層の形成方法は、特に製活されるものではなく、スパッタ法、プラズマ禁着級、MBE法、MOCVD法、フーザープッン法及びMOD法等の公知の方法を阅示できる。

01

【0011】二の中間層は所定の配向性を有し、二の配向性がREBa2Cu3O7-x単結晶膜を製造する上で風要な要因となる。具体的には、二の中間層を構成するREBa2Cu3O7-x結晶数の結晶軸の1つが基板面に囲直に配向し、且つ、他の2つの結晶軸が1つが基板面内において面内配向していることが必要である。ここで、「結晶軸が、基板面内において面内配向していることが必要である。ここで、「結晶軸が、基板面内において面内配向する」とは、中間層の結晶粒が形成する平面のうち、基板面(表面)と平行な平面を考えたとき、当該平面内に存在する結晶粒の結晶軸が基板面内の任意の方向に対し一定の角度をなす状態で、結晶粒が配置していることをいうものとする。

20

【0013】また、この中間層には、エレクトロニクスデバイス等に適用できるパターンを設けることができ、このパターンは、中間層を基板表面上の一部に所望形状で設けたり(凸設)、中間層を基板表面上の全面に形成した後、この中間層を部分的且つ所望形状で除去する(出設)ことにより設けることができる。なお、上述の

形成することはできない。 【0014】本発明の製造方法においては、上記中間層を有する貼板を、RE、Ba、Cu及びO成分を含有す 如き中間層が存在しない場合には、MgO、SrTiO3単結晶基板上に所望のREBs2Cu3〇ユーx単結晶膜を

る融液に接触させて、基板上にREBa2Cu3O1-x単結晶を坪出させ、所望のREBa2Cu3O1-x単結晶膜を成膜する。ここで、使用する融液は、RE:Ba:Cu=1~10:20~50:50~80(モル比)の組成を有する。この融液は、原料粉末を上記組成に調整したルツボに充填し、加熱して融解させることにより得ることができる。この難解の際、原料粉末は光代には衝解しなくでもよく、その一部及び/又は反応生成物がルツボ南に残存していてもよい。また、加熱温度は使用するREの種類によって過回終更することができるが、代数的に約900~1100℃である。なお、使用するルツボのお輝としては、アクニナ、レグネジア、イットリア及び自余等をの示できる。

場合、基板の回転数は適宜変更できるが、50~ では膜厚の制御が困難であり、500μmを超えるとク 成膜速度は数μm/minである。膜厚は0. 5~50 融液とを接触させた状態で回転させず又は回転させなが 图记 ラックや膜の剥離が発生し易くなるので好ましくない。 は1~200μmとするのが好ましい。0. 5μm末満 Oμmとするのがよいが、デバイス等に適用する場合に る単結晶膜の厚みを制御することができる。代表的に、 液とを接触させる時間を変化させるコとにより、得られ ~1005°Cに制御するのが好ましい。また、基板と嘲 に、雰囲気が大気であり、REがYの場合には、 Eの種類、成膜空間の雰囲気等により異なるが、代表的 板を引き、LげつつREBa₂Cu₃Oテ∼x 単結晶膜を成膜 ら、或いは回転と停止とを断続的に繰り返しながら、基 r pmとするのが好ましい。 なお、上述の如く、 基板と 【0015】単結晶膜を成膜する際の融液の温度は、R してもよい。 上記接触に聚り、 基板を回転させてもよく、 350 980 11

[0016]

30

【実施例】以下、本発明を実施例及び比較例により説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

(実施例1)単結晶膜の作製は、ルツボ加熱用の鶴気がと、基板を回転及び上下動させることのできる駆動部とを組み合わせた装置な行った。イットリア癌績体製のルツボに原料粉末を充填し1020℃に加熱して溶磨させ、圏液を作成した。原料粉末としては、各酸化物をY:Ba:Cu=5:35:60(モル比)となるように混合し、800℃で10時間仮焼したものを用いた。次いで、基板を開液に接触させ単結晶膜を育成させた。料囲気は大気とし、基板は120rpmで回転させた成膜時間は15分とした。成膜時における融液の温度(液扫温度)は、1000℃に制御した。

40

【0017】基板としては、MgO(100)、SrTiO3(100),LaAlO3(100),NdGaO3(110),LaGaO3(110)の10×10×0、5mmの単結晶基板にMOCVD法によりYBa2Cu3O7-xを中間順として形成させたものを用いた。こ

50

のMOCVD法では、Y、Ba、Cuのβジケトン館へを原料とし、圧力3 torr、基板温度700℃でYBa2Cu3O7-x中間層を形成した。この中間層の膜厚は0.4~0.5μm、組成はY:Ba:Cu=0.9~1.1:1.9~2.1:2.8~3.4であった。X線回折により分析すると、YBa2Cu3O7-x中間層は基板表面の垂直方向にで軸配向し、圧つa又はち軸が90。方向に面内配向していた。なお、45。方向の面内配向も指干観察された。

液からYBa2Cu3〇ユーx膜の析出が認められた。元素 基板、即ち、上記MgO(100), 面ラウエ写真を示す。スポット(ラウエ斑点)が、YB X線回折の結果から c 軸配向していることが認められ 分析の結果、組成比はY: Ba: Cu=1:2:3で、 0)、LaGaOs (110) の各基板においては、融 00), LaAlO3 (100), NdGaO3 (11 0~85Kを示した。 アニールすることにより得られた単結晶膜のTcは、8 かった。この単結晶膜を500°C、40時間の酸素中で ことから、融液から成膜した膜は単結晶であることが分 した。図1に、得られたYBa₂Cu₃Oス-x膜のX練背 た。また、断面の観察より膜厚は、30μmで徴絶であ a 2 C u 3 O 1-x 単結晶の対称性に合致して現われている 【0018】YBa2Cu3O7-×中間層を有する上記の SrTiO3 (1

20

【0019】(比較何1)YBa2Cu3O7-x中間層を有するMgO(100)、SrTiO3(100)、LaA1O3(100)、D10×10×0・5mmの基板を行験した。これら基板のYBa2Cu3O7-x中間層を行験した。これら基板のYBa2Cu3O7-x中間層は、基板循則600℃のMOCVD法で形成した。 X集団がによると、このYBa2Cu3O7-x中間層は非常に関い。軸配向性しか有さず、基板面内においてはa及びい面面の方向はランダムであり面内配向はしていなから

30

【0020】これら基板を用い、実施例1と同様に融液からYBa2Cu3O1-xを成膜したところ、YBa2Cu3O1-x単結晶膜は枦出しなかった。また、YBa2Cu3O1-x中間層を有しないMgO(100),LaA1O3(100)の $10\times10\times0$.5mmの基板を用いて実施例1と同様に融液からYBa2Cu3O7-xを成膜した場合も、単結晶膜は成膜せず、Ba-Cu-O組成の第2相が析出した。

【0021】(実施例2)SrTiOs(100)基版上にMOD(metal-organic deposition)法によって中国圏を形成させた。このMOD法では、Y、Ba、Cuのナファン製権のトルドン路液をY:Ba:Cu=1:2:3、1となるように混合し、これを基板上に5000rpmのスピンコートによって発着し大致平500℃

で加熱した。スピンコートによる資布と加熱を5回繰り返した後、基板を酸素分圧3×10-4atm中(余圧1atm)790℃で5時間加熱し、0.5μm膜厚を有し、6軸配向した中間層を有する基板を作製した。X練回折によると、YBa2Cu3O7-x中間層は6軸配向していた。以またa又は5軸は90°方向に面内配向していた。1の基板を用い、実施例1と同様に融液から単結晶膜を成膜した。成膜時間5分で膜厚8μmの単結晶膜が得られた。500℃、40時間の酸素中アニールにより待られた単結晶膜のTcは84Kを示した。

10

【0022】(比較何2) MgO(100) 基板を用いた以外は実施何2と同様に中間層を形成させた。何し、X線回井によると、YBa2Cu3O7-x中間層は c軸配向したいたが、a及びb軸の方向はランダスであり函内配向はしていなかった。この基板に、実施何1と同様に配液からYBa2Cu3O7-xを成膜すると、YBa2Cu3O7-x 単結晶膜は成膜です、多結晶のYBa2Cu3O7-xとBa1Cu-O組成の第2相が行出した。

2 C u 3 O 7-x 中間層は c 軸配向し、また 9 0 ° い、YBa2Cu3〇ユーメ中間屬を右するMgO基板をM た。二の基板を実施例1と同様に融液と接触させ、融液 内配向していた。この中間層の膜厚は、0.3μmであ OCVD弦によって作製した。 X線回折によるとYB a 膜が形成された。一方、この長方形の外側にはYBa2 a 2 C u 3 O 7-x 膜は 2 × 8 mmの長方形の上に析出し、 からYBa2Cu3O1-xを成膜させた。この結果、YB O_{7-x} 中間層を 2×8 mmの長方形となるように加工し った。得られた基板をエッチング処理し、YBa2Cu3 0°C, 40時間酸素中でアニープし、Teを測定したと Cu3O7-x単結晶膜が成長しなかった。 2 mm×8 mm×3 0 μ mのYB a 2 C u 3 O 7-x 汽結晶 [0023] ろ長方形部分において84尺を示した。 (実施例3)実施例1と同様の操作を行 この基板を50 方向に面

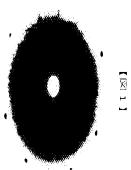
[0024]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、特定の中間層を有する基板を用い、液相エピタキシー行用を利用することとしたため、結晶性に優れ、且つその厚みが比較的大きな希土類系酸化物超電導体の単結晶膜及びその製造力法を提供することができる。即ち、本発明によって、0.5~10μmあるいは数10μmの膜戸を有する酸化物超電導体の単結晶膜が容易に形成できる方法が提供される。また、本発明の単結晶膜は、エレクトロニクスデバイス用の基板として用いたり、超電導線材として応用することができる。

40

【図面の簡単な説明】

【図1】融液から成膜したREBu2Cu3〇1-×単結晶膜の背面反射ラウ半法によるX線写真である。



レロントページの続き

	(72) 発明者	(72)	(71) 出願人
	財団法人 国際超電導産業技術研究センクー 超電導工学研究所 名古屋研究室内 クー 超電導工学研究所 名古屋研究室内 (中本 隆男) 受知県名古屋市熱田区六野二丁日4番1号 (受知県名古屋市熱田区六野二丁日4番1号) 財団法人 国際超電導産業技術研究センクー 超電導工学研究所 名古屋研究室内	に向す・株式会在 東京総千代田区丸の内2丁目1番2号 吉田 ※験知県名古属市熱田区大野二丁目4番1号	
(72) 発明者	(72) 発明者	(72) 発明者	(72) 発明者
電導工学研究所内田中 昭二 田中 昭二 東京都江東区東雲一「目10番13号 財団法 人 国際超電導産業技術研究センター 超電導工学研究所内	東京都江東区東雲一「日10番13号 財団法人 国際超電導産業技術研究センター 超高調工学研究所内電調工学研究所内 種原 圏 東京都江東区東雲一丁目10番13号 財団法人 国際超電導産業技術研究でセンター 超	愛知県名古屋市熟田区大野二丁〒4番1号 財団法人 国際超電導産業技術研究センター 超電導工学研究所 名古屋研究室内口田 奔土	平林 泉